

Al debutto i nuovi chipset Intel serie 300



LINK (<https://www.nexthardware.com/news/processor-chipset/8412/al-debutto-i-nuovi-chipset-intel-serie-300.htm>)

Disponibili a giorni le mainboard di fascia media e bassa in grado di supportare la seconda ondata di CPU Coffee Lake.



Contrariamente a quanto avviene di solito, con il lancio dei processori Core di ottava generazione Intel ha immesso sul mercato con largo anticipo le versioni Core i7 rimandando al Q1 2018 il lancio dei modelli di fascia inferiore, ovvero gli esa-core i5, i quad-core i3, i Pentium Gold ed i Celeron.

In assenza di questa tipologia di CPU, anche sul versante delle mainboard abbiamo assistito ad un ritardo delle versioni dotate di chipset di seconda fascia come H370, B360 e H310.

Con febbraio giunto ormai alla fine, pare che possa essere marzo il mese buono per il lancio di una nuova ondata di mainboard dotate dei chipset Intel più economici di Z370 con supporto a Coffee Lake.

Ricordiamo agli utenti che H370 ha caratteristiche quasi identiche rispetto a Z370, tranne che per l'assenza di supporto per l'overclocking della CPU e per le configurazioni multi-GPU.

- ASRock H370 Performance
- ASRock H370M-ITX/AC
- ASRock H370-PRO4
- GIGABYTE H370 AORUS GAMING 3
- GIGABYTE H370M D3H
- GIGABYTE H370N WIFI
- ASRock B360-Pro4
- ASRock B360 Gaming K4
- ASRock B360M-Pro4
- ASRock B360M-ITX/AC
- GIGABYTE B360M-HDV
- GIGABYTE B360 AORUS Gaming 3
- GIGABYTE B360M HD3
- GIGABYTE H310M-HDV
- GIGABYTE H310-HDV
- ASRock H310-HDV/M.2